### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-002925

(43)Date of publication of application: 08.01.2003

(51)Int.CI.

C08F212/14 C08F220/04 C08F220/22 G03F 7/004 G03F 7/039 G03F 7/38 H01L 21/027

(21)Application number: 2001-190647

(71)Applicant: SHIN ETSU CHEM CO LTD

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

**CENTRAL GLASS CO LTD** 

(22)Date of filing:

25.06.2001

(72)Inventor: HARADA YUJI

HATAKEYAMA JUN KAWAI YOSHIO SASAKO MASARU ENDO MASATAKA KISHIMURA SHINJI OTANI MITSUTAKA MIYAZAWA SATORU

TSUTSUMI KENTARO MAEDA KAZUHIKO

## (54) HIGH MOLECULAR WEIGHT COMPOUND, RESISIT MATERIAL AND METHOD FOR FORMING PATTERN (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a resist material sensitive to high energy rays, having excellent sensitivity in the wave lengths of ≤200 nm, especially ≤170 nm, further having improved transparency in a resist and excellent resolution, adhesivity to a substrate and plasma etching resistance.

SOLUTION: A high molecular weight compound containing recurring units of formulae (1a) and (1b), or formulae (1a), (1b) and (1c) (wherein, R1, R2, R5 to R7, and R10 to R12 are each H, F, an alkyl or a fluorinated alkyl; R3 is F or a fluorinated alkyl; R4 and R8 are each H or an acid-instable group; R9 and R14 are each F, an alkyl or a fluorinated alkyl; R13 is C(CF3)2OR15; R15 is H or an acid-unstable group; 0<a<1, 0<b<1,  $0\lec<1$ ,  $0<a+b+c\le1$ , d is an integer of 1-4, e and f are each an integer of 0-5, and  $1'he+f\le5$ ).

$$R^{1}$$
  $R^{3}$   $R^{5}$   $R^{7}$   $R^{10}$   $R^{12}$   $R^{2}$   $R^{4}$   $R^{14}$   $R^{14}$   $R^{14}$   $R^{14}$   $R^{14}$   $R^{14}$   $R^{15}$   $R^{16}$   $R^{16}$ 

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

29.01.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]
[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

# THIS PAGE BLANK (USPTO)

Searching PAJ

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-2925

(P2003-2925A)

(43)公開日 平成15年1月8日(2003.1.8)

(51)Int.Cl.'		識別記号	FΙ				テーマコート*( <del>参考</del> )			
C 0 8 F 212/14				C 0 8 F 212/14				2H025		
	220/04					220/04			2H096	
	220/22					220/22			4 J 1 0 0	
G03F	7/004	501		G 0	3 F	7/004		501		
	7/039	601				7/039		6 0 1		
			審査請求	未請求	<b>於</b> 簡	領の数9	OL	(全 20 頁)	最終頁に続く	

(21)出願番号 特顧2001-190647(P2001-190647) (71) 出願人 000002060 信越化学工業株式会社 東京都千代田区大手町二丁目6番1号 (22)出願日 平成13年6月25日(2001.6.25) (71)出願人 000005821 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地 (71)出願人 000002200 セントラル硝子株式会社 山口県宇部市大字冲宇部5253番地 (74)代理人 100079304 弁理士 小島 隆司 (外1名)

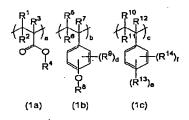
最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】 高分子化合物、レジスト材料及びパターン形成方法

#### (57)【要約】

【解決手段】 式 (1 a) 及び (1 b) 、又は (1 a) 、 (1 b) 及び (1 c) の繰り返し単位を含む高分子化合物。

#### 【化1】



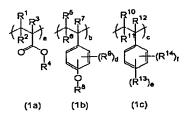
 $(R^1, R^2, R^5 \sim R^7, R^{10} \sim R^{12} \text{th}, F, 又はアルキル又はフッ素化アルキル、<math>R^3 \text{th}, \nabla R^{10} \sim R$ 

【効果】 本発明のレジストが料は、高エネルギー線に感応し、200nm以下、特に170nm以下の波長における感度が優れている上、レジストの透明性が向上し、それと同時に優れた解像性、基板密着性及びプラズマエッチング耐性を有する。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(1a)及び(1b)、又は(1a)、(1b)及び(1c)の繰り返し単位を含むことを特徴とする重量平均分子量1,000~500,000の高分子化合物。

#### 【化1】



(式中、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^5$   $\sim$   $R^7$ 、 $R^{10}$   $\sim$   $R^{12}$  は水素原子、フッ素原子、又は炭素数 1  $\sim$  2 0 の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基である。 $R^3$  はフッ素原子、又は炭素数 1  $\sim$  2 0 の直鎖状、分岐状もしくは環状のフッ素化されたアルキル基である。 $R^4$  及び $R^8$  は水素原子又は酸不安定基を表す。 $R^9$  及び $R^{14}$  はフッ素原子、又は炭素数 1  $\sim$  2 0 の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基である。 $R^{13}$  は一C (C  $F_3$ ) 2 -O  $-R^{15}$  であり、 $R^{15}$  は水素原子又は酸不安定基を表す。0 < < < 1 、0 < b < 1 、0  $\leq$  c < 1 であり、0 < a + b + c  $\leq$  1 である。 d は 1  $\sim$  4 の整数である。 e 及び f は 0  $\sim$  5 の整数であり、1  $\leq$  e + f  $\leq$  5 である。)

【請求項2】 式(1a)の繰り返し単位において、R 3が炭素数1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状のフッ素化されたアルキル基であることを特徴とする請求項1記載の高分子化合物。

【請求項3】 R<sup>3</sup>がトリフルオロメチル基であること を特徴とする請求項2記載の高分子化合物。

【請求項4】 請求項1乃至3のいずれか1項に記載の 高分子化合物を含むことを特徴とするレジスト材料。

【請求項5】 (A)請求項1乃至3のいずれか1項に 記載の高分子化合物、(B)有機溶剤、(C)酸発生剤 を含有することを特徴とする化学増幅ポジ型レジスト材 料。

【請求項6】 更に塩基性化合物を含有する請求項5記載のレジスト材料。

【請求項7】 更に溶解阻止剤を含有する請求項5又は6記載のレジスト材料。

【請求項8】 (1) 請求項4乃至7のいずれか1項に記載のレジスト材料を基板上に塗布する工程と、(2) 次いで加熱処理後、フォトマスクを介して波長100~180nm帯又は1~30nm帯の高エネルギー線で露光する工程と、(3) 必要に応じて加熱処理した後、現像液を用いて現像する工程とを含むことを特徴とするパターン形成方法。

【請求項9】 前記高エネルギー線がF2レーザー、A

r2レーザー、又は軟X線であることを特徴とする請求 項8記載のパターン形成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、微細加工技術に適 したレジスト材料、特に化学増幅レジスト材料のベース ポリマーとして有用な高分子化合物並びにレジスト材料 及びこれを用いたパターン形成方法に関する。

[0002]

10 【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】近年、 LSIの高集積化と高速度化に伴い、パターンルールの 微細化が求められている。

【0003】微細化が急速に進歩した背景には投影レンズの高NA化、レジストの性能向上、短波長化が挙げられる。レジストの高解像度化及び高感度化に関しては、光照射によって発生する酸を触媒とした化学増幅ポジ型レジスト材料は優れた性能を有するものであり、遠紫外線リソグラフィーにおいて特に主流なレジスト材料になった(特公平2-27660号、特開昭63-27829号公報等に記載)。また、i線(365nm)からKrF(248nm)への短波長化は大きな変革をもたらし、KrFエキシマレーザー用レジスト材料は0.30ミクロンプロセスに始まり、0.25ミクロンルールを経て、現在0.18ミクロンルールの量産化への適用へと展開している。更には、0.15ミクロンルールの検討も始まっており、微細化の勢いはますます加速されている。

【0004】ArF(193nm)では、デザインルールの微細化を $0.13\mu$ m以下にすることが期待されて 30 いるが、ノボラックやポリビニルフェノール系等の従来 用いられていた樹脂が193nm付近に非常に強い吸収を持つため、レジスト用のベース樹脂として用いることができない。そこで透明性と必要なドライエッチング耐性の確保のため、アクリルやシクロオレフィン系の脂環 族系の樹脂が検討されている(特開平9-73173号、特開平10-10739号、特開平9-230595分級、WO97/33198)。

【0005】F2 (157nm) に関しては0.10μ m以下の微細化が期待されているが、透明性の確保がま すます困難になり、ArF用ベースポリマーであるアクリル樹脂では全く光を透過せず、シクロオレフィン系においてもカルボニル基を有するものは強い吸収を持つことがわかった。また、KrF用ベースポリマーのポリビニルフェノールについては、160nm付近に吸収のウィンドウがあり、若干透過率が向上するものの、実用的なレベルにはほど遠いことが判明した。

【0006】本発明は上記事情に鑑みなされたものであり、300nm以下、特にF2(157nm)、Kr 2(146nm)、KrAr(134nm)、Ar2(1 50 21nm)等の真空紫外光における透過率に優れた化学

増幅レジスト材料のベースポリマーとして有用な新規高 分子化合物並びにこれを含むレジスト材料及びこのレジ スト材料を用いた化学増幅レジスト材料を用いたパター ン形成方法を提供することを目的にする。

#### [0007]

【課題を解決するための手段及び発明の実施の形態】本 発明者は上記目的を達成するため鋭意検討を重ねた結 果、α位にフッ素を含むアクリル酸エステル系モノマー と含フッ素ヒドロキシスチレン誘導体の共重合体をベー スポリマーとして用いることにより、透明性、基板密着 性、解像性、及びドライエッチング耐性が飛躍的に向上 するレジスト材料、特に化学増幅レジスト材料が得られ ることを知見し、本発明に至ったものである。

【0008】即ち、本発明は下記の高分子化合物、レジ スト材料及びパターン形成方法を提供する。

請求項1:下記一般式(1a)及び(1b)、又は(1 a) 、(1b) 及び(1c) の繰り返し単位を含むこと を特徴とする重量平均分子量1,000~500,00 0の高分子化合物。

#### 【化2】

(式中、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>5</sup>~R<sup>7</sup>、R<sup>10</sup>~R<sup>12</sup>は水素原子、 フッ素原子、又は炭素数1~20の直鎖状、分岐状もし くは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基で 30 ある。R3はフッ素原子、又は炭素数1~20の直鎖 状、分岐状もしくは環状のフッ素化されたアルキル基で ある。R<sup>4</sup>及びR<sup>8</sup>は水素原子又は酸不安定基を表す。R <sup>9</sup>及びR<sup>14</sup>はフッ素原子、又は炭素数1~20の直鎖 状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化され たアルキル基である。R<sup>13</sup>は-C (CF<sub>3</sub>) 2-O-R<sup>15</sup> であり、R<sup>15</sup>は水素原子又は酸不安定基を表す。0 < a <1, 0<b<1, 0≤c<1 rbり, 0<a+b+c ≦1である。dは1~4の整数である。e及びfは0~ 5の整数であり、1 ≤ e + f ≤ 5 である。)

請求項2:式(1a)の繰り返し単位において、R3が 炭素数1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状のフッ素 化されたアルキル基であることを特徴とする請求項1記 載の高分子化合物。

請求項3:R3がトリフルオロメチル基であることを特 徴とする請求項2記載の高分子化合物。

請求項4:請求項1乃至3のいずれか1項に記載の高分 子化合物を含むことを特徴とするレジスト材料。 請求項5:

合物、(B) 有機溶剤、(C) 酸発生剤を含有すること を特徴とする化学増幅ポジ型レジスト材料。

請求項6:更に塩基性化合物を含有する請求項5記載の レジスト材料。

請求項7:更に溶解阻止剤を含有する請求項5又は6記 載のレジスト材料。

#### 請求項8:

(1)請求項4乃至7のいずれか1項に記載のレジスト 材料を基板上に塗布する工程と、(2)次いで加熱処理 後、フォトマスクを介して波長100~180nm帯又 は1~30 nm帯の髙エネルギー線で露光する工程と、

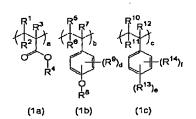
(3) 必要に応じて加熱処理した後、現像液を用いて現 像する工程とを含むことを特徴とするパターン形成方

請求項9:前記高エネルギー線がF2レーザー、Ar2レ ーザー、又は軟X線であることを特徴とする請求項8記 載のパターン形成方法。

【0009】以下、本発明について更に詳しく説明す る。本発明者の検討によれば、157nm付近の樹脂の 20 透過率を向上させる方法としては、カルボニル基や炭素 - 炭素間二重結合の数の低減化も一つの方法と考えられ るが、ベースポリマー中へのフッ素原子の導入も透過率 向上に大きく寄与することがわかってきたが、特に本発 明者は、下記一般式(1a)及び(1b)、又は(1 a)、(1b)及び(1c)の繰り返し構造で表され る、アクリル酸エステルのα位にフッ素を含むモノマ 一、含フッ素ヒドロキシスチレン、及び含フッ素スチレ ンの共重合体が157nm付近での高透明性を確保でき ることを見出したものである。

#### [0010]

#### 【化3】



(式中、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>5</sup>~R<sup>7</sup>、R<sup>10</sup>~R<sup>12</sup>は水素原子、 フッ素原子、又は炭素数1~20の直鎖状、分岐状もし くは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基で ある。R3はフッ素原子、又は炭素数1~20の直鎖 状、分岐状もしくは環状のフッ素化されたアルキル基で ある。R<sup>4</sup>及びR<sup>8</sup>は水素原子又は酸不安定基を表す。R 9及びR14はフッ素原子、又は炭素数1~20の直鎖 状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化され たアルキル基である。R<sup>13</sup>は-C (CF<sub>3</sub>) 2-O-R<sup>15</sup> であり、R<sup>15</sup>は水素原子又は酸不安定基を表す。0 < a <1、0<b<1、0≦c<1であり、0<a+b+c (A) 請求項1乃至3のいずれか1項に記載の高分子化 50 ≦1である。dは1~4の整数である。e及びfは0~

.5

5の整数であり、 $1 \le e + f \le 5$ である。)

【0011】この場合、炭素数1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、nープロピル基、secーブチル基、tertーブチル基、シクロペンチル基、シクロペキシル基、2-エチルヘキシル基、nーオクチル基等が例示でき、特に炭素数1~12、とりわけ炭素数1~10のものが好ましい。

【0012】フッ素化されたアルキル基は、上記アルキル基の水素原子の一部又は全部がフッ素原子で置換され\*10

E部かり 対象原子 C 直換され \* 70

R<sup>16</sup> R<sup>16</sup> R<sup>16</sup> R<sup>18</sup> R<sup>18</sup> R<sup>18</sup> R<sup>18</sup> R<sup>16</sup> R<sup>16</sup>

(式中、 $R^{16}$ は水素原子、フッ素原子、又は炭素数  $1\sim 20$  の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基又はフッ素化されたアルキル基であり、g は  $0\sim 10$  の整数である。)

【0014】次に、 $R^4$ 、 $R^8$ 、 $R^{15}$ で表される酸不安定 20 基について説明する。なお、本発明において、 $R^4$ 、 $R^8$ 、 $R^{15}$ の少なくとも1つが酸不安定基であり、本発明の高分子化合物は、少なくとも1個の酸不安定基を有するものであることが好ましい。酸不安定基としては種々選定されるが、特に下記一般式(2)~(4)で示される基等であることが好ましい。

[0015]

【化5】

$$\begin{array}{ccc}
O \\
-(CH_2)_h & OR^{17} & (2) \\
R^{18} & & (3) \\
R^{19} & & R^{21} \\
-R^{23} & & (4)
\end{array}$$

【0016】式(2)において、R<sup>17</sup>は炭素数4~2 0、好ましくは4~15の三級アルキル基を示し、hは 0~10の整数である。式(2)の具体例としては、t ertーブトキシカルボニル基、tertーブトキシカ ルボニルメチル基、tertーアミロキシカルボニル 基、tertーアミロキシカルボニルメチル基、1,1 ージエチルプロピルオキシカルボニル基、1,1ージエ チルプロピルオキシカルボニルメチル基、1ーエチルシ クロペンチルオキシカルボニルメチル基、1ーエチルシ クロペンテニルオキシカルボニルメチル基、1ーエチルー2ーシ クロペンテニルオキシカルボニルメチル基、1ーエチルー2ーシ クロペンテニルオキシカルボニルメチル基、1ーエチルー2ーシ シクロペンテニルオキシカルボニルメチル基、2ーテトラヒドロピ ラニルオキシカルボニルメチル基、2ーテトラヒドロフ ラニルオキシカルボニルメチル基等が例示できる。 \*たものであり、トリフルオロメチル基、2,2,2ートリフルオロエチル基、3,3,3ートリフルオロプロピル基、1,1,1,3,3,3ーヘキサフルオロイソプロピル基、1,1,2,2,3,3,3ーヘプタフルオロプロピル基、2,2,3,3,4,4,5,5ーオクタフルオロペンチル基等が挙げられる他、下記式で表されるような基も用いられる。

[0013]

【化4】

【0017】式(3)において、R<sup>18</sup>、R<sup>19</sup>は水素原子 又は炭素数1~18、好ましくは1~10の直鎖状、分 岐状又は環状のアルキル基を示し、具体的にはメチル 基、エチル基、nープロピル基、イソプロピル基、nー ブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、シ クロペンチル基、シクロヘキシル基、2-エチルシクロ ヘキシル基、n-オクチル基等を例示できる。R<sup>20</sup>は炭 素数1~20、好ましくは1~10の酸素原子等のヘテ ロ原子を含んでもよい一価炭化水素基を示し、直鎖状、 分岐状、環状のアルキル基、これらの水素原子の一部が 水酸基、アルコキシ基、オキソ基、アミノ基、アルキル アミノ基に置換されたものを挙げることができる。ま た、R<sup>18</sup>とR<sup>19</sup>、R<sup>18</sup>とR<sup>20</sup>、R<sup>19</sup>とR<sup>20</sup>は互いに結合 して環を形成してもよく、この場合には、R<sup>18</sup>~R<sup>20</sup>は 30 炭素数1~18、好ましくは1~10の酸素原子等のへ テロ原子を含んでもよいアルキレン基である。式(3) で示される置換基の具体例としては、環状のものとして は、テトラヒドロフランー2ーイル基、2ーメチルテト ラヒドロフラン-2-イル基、テトラヒドロピラン-2 ーイル基、2ーメチルテトラヒドロピランー2ーイル 基、直鎖状又は分岐状のものとしては具体的に下記の基 が例示できる。このうち、エトキシエチル基、ブトキシ エチル基、エトキシプロピル基が好ましい。

[0018]

40 【化6】

【0019】式(4)において、R<sup>21</sup>~R<sup>23</sup>は、炭素数 1~18、好ましくは1~10の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基を示し、R<sup>18</sup>、R<sup>19</sup>と同様のものを挙げることができる。R<sup>21</sup>とR<sup>22</sup>、R<sup>21</sup>とR<sup>23</sup>、R<sup>22</sup>とR<sup>23</sup>はそれぞれ互いに結合して環を形成してもよい。式(4)に示される三級アルキル基としては、tertーブチル基、トリエチルカルビル基、1-エチルノルボルニル基、1-メチルシクロヘキシル基、1-エチルシクロペンチル基、2-(2-メチル)アダマンチル基、2-(2-エチル)アダマンチル基、tert-アミル基、1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-メチルーイソプロピル基、1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-シクロヘキシルーイソプロピル基等を挙げることができる他、下記に示す基を具体的に挙げることができる。

[0020]

【化7】

20 (式中、R<sup>24</sup>は炭素数1~6の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基、R<sup>25</sup>は炭素数2~6の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基、R<sup>26</sup>及びR<sup>27</sup>は水素原子、炭素数1~6のヘテロ原子を含んでもよい一価炭化水素基、又は炭素数1~6のヘテロ原子を介してもよい一価炭化水素基を示す。この場合、ヘテロ原子としては、酸素原子、硫黄原子、窒素原子を挙げることができ、一〇H、一〇R<sup>28</sup>、一〇一、一S一、一S(=〇)一、一NH2、一NHR<sup>28</sup>、一N(R<sup>28</sup>)2、一NH一、一NR<sup>28</sup> 一などの形態で含有又は介在することができる。R<sup>28</sup>は表示す。)

【0021】R<sup>24</sup>の具体例としてはメチル基、エチル 基、プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、se cープチル基、nーペンチル基、n-ヘキシル基、シク ロプロピル基、シクロプロピルメチル基、シクロブチル 基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基等を例示でき る。R<sup>25</sup>の具体例としては、エチル基、プロピル基、イ ソプロピル基、n-ブチル基、sec-ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基、シクロプロピル基、シク 40 ロプロピルメチル基、シクロブチル基、シクロペンチル 基、シクロヘキシル基等を例示できる。 R<sup>26</sup>、 R<sup>27</sup> とし ては、水素原子の他には直鎖状、分岐状、環状のアルキ ル基、ヒドロキシアルキル基、アルコキシ基、アルコキ シアルキル基等が用いられ、その具体例としては、メチ ル基、ヒドロキシメチル基、エチル基、ヒドロキシエチ ル基、nープロピル基、イソプロピル基、nーブチル 基、secーブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル 基、メトキシ基、メトキシメトキシ基、エトキシ基、t ertーブトキシ基等を例示できる。

50 【0022】式 (1b) の具体的構造としては下記のよ

うなものが例示できる。

$$\begin{cases} \{f(1,8)\} \\ f(1,0) \\ f(1,0)$$

(式中、R<sup>8</sup>は水素原子又は先述の酸不安定基を示す。)

20 \*記のようなものが例示できる。 【化9】

【0023】また、式 (1c) の具体的構造としては下\*

$$F_{3}CF_{3} \qquad CF_{3} \qquad CF_{3} \qquad CF_{3}$$

$$F_{3}C \qquad CF_{3} \qquad F_{3}C \qquad CF_{3}$$

(式中、R<sup>15</sup>は水素原子又は先述の酸不安定基を示す。)

【0024】本発明で用いられる高分子化合物は、(1a)、(1b)及び(1c)の繰り返し単位だけでも十分な密着性を有するが、更に密着性を向上させる点から下式に示す繰り返し単位を導入することができる。

[0025]

【化10】

(式中、 $R^0$ は炭素数  $1\sim 10$  の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基を示す。)。

【0026】上記式 (1a)、 (1b)、 (1c) において、0 < a < 1、0 < b < 1、 $0 \le c < 1$ であり、 $0 < a + b + c \le 1$ であるが、 $0.1 \le a / (a + b + c \le 1)$ 

50 c) ≦0.7、好ましくは0.2≦a/(a+b+c)

20

 $\leq 0.6$ 、0.2 $\leq$ b/(a+b+c) $\leq$ 0.8、好ま しくは0.3 $\leq$ b/(a+b+c) $\leq$ 0.7、0 $\leq$ c/ (a+b+c) $\leq$ 0.5、好ましくは0 $\leq$ c/(a+b+c) $\leq$ 0.3であることが望ましい。

【0027】なお、上記式(1 a)、(1 b)、(1 c)の単位に加えて上記密着性向上のための繰り返し単位を含む場合、この単位を(Q) hとすると、0.7  $\leq$  (a+b+c)  $\neq$  (a+b+c+h)  $\leq$  1、好ましくは 0.8  $\leq$  (a+b+c)  $\neq$  (a+b+c+h)  $\leq$  1 であることが望ましい。

【0028】本発明の高分子化合物を合成する場合、上記式(1a)、(1b)、(1c)で表される繰り返し単位を与えるモノマー及び必要に応じ上記密着性向上モノマーを溶媒に溶解させ、触媒を添加して、場合によっては加熱又は冷却しながら重合反応を行う。重合反応は開始剤(又は触媒)の種類、開始の方法(光、熱、放射線、プラズマ等)、重合条件(温度、圧力、濃度、溶媒、添加物)等によっても支配される。本発明の高分子化合物の重合においては、AIBN等のラジカルによって重合が開始されるラジカル共重合、アルキルリチウム等の触媒を用いたイオン重合(アニオン重合)等が一般的である。これらの重合はその常法に従って行うことができる。

【0029】ラジカル重合開始剤としては特に限定され るものではないが、例として2,2'-アゾビス(4-メトキシー2, 4ージメチルバレロニトリル)、2, 2'-アソビス(2,4-ジメチルバレロニトリル)、 2, 2'-アゾビスイソプチロニトリル、2, 2'-ア ソビス (2, 4, 4-トリメチルペンタン) 等のアゾ系 化合物、tert-ブチルパーオキシピバレート、ラウ ロイルパーオキサイド、ベンゾイルパーオキサイド、 t ertーブチルパーオキシラウレート等の過酸化物系化 合物、また水溶性開始剤としては過硫酸カリウムのよう な過硫酸塩、更には過硫酸カリウムや過酸化水素等の過 酸化物と亜硫酸ナトリウムのような還元剤の組み合わせ からなるレドックス系開始剤が例示される。重合開始剤 の使用量は、種類、重合反応条件等に応じて適宜変更可 能であるが、通常は重合させるべき単量体全量に対して 0.001~5重量%、特に0.01~2重量%が採用 される。

【0030】また、重合反応においては重合溶媒を用いてもよい。重合溶媒としては重合反応を阻害しないものが好ましく、代表的なものとしては、酢酸エチル、酢酸 nープチル等のエステル類、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン等のケトン類、トルエン、キシレン、シクロヘキサン等の脂肪族又は芳香族炭化水素類、イソプロピルアルコール、エチレングリコールモノメチルエーテル等のアルコール類、ジエチルエーテル、ジオキサン、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶剤が使用できる。これらの溶剤は単独でもあるいは2

12

種類以上を混合しても使用できる。また、ドデシルメル カプタンのような公知の分子量調整剤を併用してもよ い

【0031】重合反応の反応温度は重合開始剤の種類あるいは溶媒の沸点により適宜変更され、通常は20~200℃が好ましく、特に50~140℃が好ましい。かかる重合反応に用いる反応容器は特に限定されない。

【0032】このようにして得られる本発明にかかる重合体の溶液又は分散液から、媒質である有機溶媒又は水を除去する方法としては、公知の方法のいずれも利用できるが、例を挙げれば再沈殿濾過又は減圧下での加熱留出等の方法がある。上記高分子化合物の重量平均分子量は1,000~1,000、000、特に2,000~100,000とすることが望ましい。

【0033】なお、本発明の高分子化合物は、レジスト材料、特に化学増幅型、とりわけ化学増幅ポジ型レジスト材料のベース樹脂として使用することができるが、膜の力学物性、熱的物性、アルカリ可溶性、その他の物性を変える目的で他の高分子化合物を混合することもできる。その際、混合する高分子化合物の範囲は特に限定されないが、レジスト用の公知の高分子化合物等と任意の範囲で混合することができる。

【0034】本発明のレジスト材料は、本発明の高分子 化合物をベース樹脂とする以外は公知の成分を用いて調 製し得るが、特に化学増幅ポジ型レジスト材料は、

(A) 上記高分子化合物 (ベース樹脂)、(B) 有機溶剤、(C) 酸発生剤を含有するものとすることができる。この場合、これらレジスト材料に、更に(D) 塩基性化合物、(E) 溶解阻止剤を配合してもよい。

【0035】本発明で使用される(B)成分の有機溶剤 30 としては、ベース樹脂、酸発生剤、その他の添加剤等が 溶解可能であればいずれでもよい。このような有機溶剤 としては、例えばシクロヘキサノン、メチルー2-n-アミルケトン等のケトン類、3ーメトキシブタノール、 3-メチル-3-メトキシブタノール、1-メトキシー 2-プロパノール、1-エトキシ-2-プロパノール等 のアルコール類、プロピレングリコールモノメチルエー テル、エチレングリコールモノメチルエーテル、プロピ レングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコー 40 ルモノエチルエーテル、プロピレングリコールジメチル エーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル等の エーテル類、プロピレングリコールモノメチルエーテル アセテート、プロピレングリコールモノエチルエーテル アセテート、乳酸エチル、ピルビン酸エチル、酢酸ブチ ル、3-メトキシプロピオン酸メチル、3-エトキシプ ロピオン酸エチル、酢酸tertーブチル、プロピオン 酸tert-ブチル、プロピレングリコールモノter t - ブチルエーテルアセテート等のエステル類が挙げら れる。

50 【0036】また、フッ素化された有機溶媒も用いるこ

とができる。具体的に例示すると、2-フルオロアニソ ール、3-フルオロアニソール、4-フルオロアニソー ル、2, 3-ジフルオロアニソール、2, 4-ジフルオ ロアニソール、2,5-ジフルオロアニソール、5,8 -ジフルオロー1、4-ベンゾジオキサン、2、3-ジ フルオロベンジルアルコール、1,3-ジフルオロ-2 ープロパノール、2', 4'ージフルオロプロピオフェ ノン、2, 4ージフルオロトルエン、トリフルオロアセ トアルデヒドエチルヘミアセタール、トリフルオロアセ トアミド、トリフルオロエタノール、2,2,2ートリ フルオロエチルブチレート、エチルヘプタフルオロブチ レート、エチルヘプタフルオロブチルアセテート、エチ ルヘキサフルオログルタリルメチル、エチル-3-ヒド ロキシー4, 4, 4ートリフルオロブチレート、エチル -2-メチル-4、4、4-トリフルオロアセトアセテ ート、エチルペンタフルオロベンゾエート、エチルペン タフルオロプロピオネート、エチルペンタフルオロプロ ピニルアセテート、エチルパーフルオロオクタノエー ト、エチルー4、4、4ートリフルオロアセトアセテー ト、エチルー4, 4, 4ートリフルオロブチレート、エ 20 チルー4, 4, 4ートリフルオロクロトネート、エチル トリフルオロスルホネート、エチルー3- (トリフルオ ロメチル) ブチレート、エチルトリフルオロピルベー ト、sec-エチルトリフルオロアセテート、フルオロ シクロヘキサン、2, 2, 3, 3, 4, 4, 4ーヘプタ フルオロー1ープタノール、1, 1, 1, 2, 2, 3, 3-ヘプタフルオロー7、7-ジメチルー4、6-オク タンジオン、1, 1, 1, 3, 5, 5, 5 - ヘプタフル オロペンタン-2, 4-ジオン、3, 3, 4, 4, 5, 5,  $5 - ^{2}$ タフルオロー2ーペンタノール、3, 3, 4, 4, 5, 5, 5ーヘプタフルオロー2ーペンタノ ン、イソプロピル4、4、4-トリフルオロアセトアセ テート、メチルパーフルオロデナノエート、メチルパー フルオロ (2-メチル-3-オキサヘキサノエート)、 メチルパーフルオロノナノエート、メチルパーフルオロ オクタノエート、メチルー2,3,3ーテトラフル オロプロピオネート、メチルトリフルオロアセトアセテ ート、メチルトリフルオロアセトアセテート、1,1, 1, 2, 2, 6, 6, 6ーオクタフルオロー2, 4ーへ キサンジオン、2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5ーオク 40 タフルオロ-1-ペンタノール、1H, 1H, 2H, 2 H-パーフルオロ-1-デカノール、パーフルオロ (2.5-ジメチル-3,6-ジオキサンアニオニッ ク) 酸メチルエステル、2 H-パーフルオロー5-メチ  $\mu$  - 3, 6 - ジオキサノナン、1 H, 1 H, 2 H, 3 H, 3H-パーフルオロノナン-1, 2-ジオール、1 H, 1H, 9H-パーフルオロ-1-ノナノール、1 H, 1H-パーフルオロオクタノール、1H, 1H, 2 H. 2H-パーフルオロオクタノール、2H-パーフル

オロー5, 8, 11, 14-テトラメチルー3, 6,

14

9, 12, 15-ペンタオキサオクタデカン、パーフル オロトリブチルアミン、パーフルオロトリヘキシルアミ ン、パーフルオロー2、5、8ートリメチルー3、6、 9-トリオキサドデカン酸メチルエステル、パーフルオ ロトリペンチルアミン、パーフルオロトリプロピルアミ ン、1H, 1H, 2H, 3H, 3H-パーフルオロウン デカン-1,2-ジオール、トリフルオロブタノール、 1, 1, 1-トリフルオロー5-メチルー2, 4-ヘキ サンジオン、1,1,1-トリフルオロー2ープロパノ 10 ール、3,3,3ートリフルオロー1ープロパノール、 1, 1, 1-トリフルオロー2ープロピルアセテート、 パーフルオロ (ブチルテトラヒドロフラン)、パーフル オロデカリン、パーフルオロ(1,2-ジメチルシクロ ヘキサン)、パーフルオロ(1,3-ジメチルシクロへ キサン)、プロピレングリコールトリフルオロメチルエ ーテルアセテート、プロピレングリコールメチルエーテ ルトリフルオロメチルアセテート、トリフルオロメチル 酢酸ブチル、3-トリフルオロメトキシプロピオン酸メ チル、パーフルオロシクロヘキサノン、プロピレングリ コールトリフルオロメチルエーテル、トリフルオロ酢酸 ブチル、1、1、1ートリフルオロー5、5ージメチル -2, 4-ヘキサンジオン等が挙げられる。

【0037】これらの溶媒は1種を単独で又は2種以上を混合して使用することもできるが、これらに限定されるものではない。本発明では、これらの有機溶剤の中でもレジスト成分中の酸発生剤の溶解性が最も優れているジエチレングリコールジメチルエーテルや1ーエトキシー2ープロパノールの他、安全溶媒であるプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート及びその混合溶 媒が好ましく使用される。

【0038】本発明で用いられる溶媒は、ベース樹脂 100 部 (重量部、以下同じ) に対して  $300 \sim 10$ , 00 部が好ましく、更に好ましくは  $500 \sim 5$ , 000 部であることが望ましい。

【0039】(C)成分の酸発生剤としては、下記一般式(5)のオニウム塩、式(6)のジアゾメタン誘導体、式(7)のグリオキシム誘導体、βーケトスルホン酸誘導体、ジスルホン誘導体、ニトロベンジルスルホネート誘導体、スルホン酸エステル誘導体、イミドイルスルホネート誘導体等が挙げられる。

【0040】酸発生剤として用いられるオニウム塩の一般式は下記式(5)で示される。

 $(R^{29}) j M^+ K^-$  (5)

(式中、R<sup>29</sup>はそれぞれ炭素数1~12の直鎖状、分岐 状又は環状のアルキル基、炭素数6~20のアリール 基、又は炭素数7~12のアラルキル基を示し、M<sup>\*</sup>は ヨードニウム、スルホニウムを表し、K<sup>-</sup>は非求核性対 向イオンを表し、jは2又は3である。)

【0041】R<sup>29</sup>のアルキル基としては、メチル基、エ 50 チル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、2-オキ

ソシクロペンチル基、ノルボルニル基、アダマンチル基 等が挙げられる。アリール基としては、フェニル基、p ーメトキシフェニル基、mーメトキシフェニル基、oー メトキシフェニル基、エトキシフェニル基、pーter t-ブトキシフェニル基、m-tert-ブトキシフェ ニル基等のアルコキシフェニル基、2-メチルフェニル 基、3-メチルフェニル基、4-メチルフェニル基、エ チルフェニル基、4-tert-ブチルフェニル基、4 -プチルフェニル基、ジメチルフェニル基等のアルキル フェニル基等が挙げられる。アラルキル基としてはベン 10 ジル基、フェネチル基等が挙げられる。K-の非求核性 対向イオンとしては塩化物イオン、臭化物イオン等のハ ライドイオン、トリフレート、1,1,1ートリフルオ ロエタンスルホネート、ノナフルオロブタンスルホネー ト等のフルオロアルキルスルホネート、トシレート、ベ ンゼンスルホネート、4-フルオロベンゼンスルホネー ト、1, 2, 3, 4, 5 - ペンタフルオロベンゼンスル ホネート等のアリールスルホネート、メシレート、ブタ ンスルホネート等のアルキルスルホネートが挙げられ

【0042】オニウム塩の具体例としては、トリフルオ ロメタンスルホン酸ジフェニルヨードニウム、トリフル オロメタンスルホン酸 (p-tert-ブトキシフェニ ル) フェニルヨードニウム、p-トルエンスルホン酸ジ フェニルヨードニウム、pートルエンスルホン酸(pー tertーブトキシフェニル)フェニルヨードニウム、 トリフルオロメタンスルホン酸トリフェニルズルホニウ ム、トリフルオロメタンスルホン酸(p-tert-ブ トキシフェニル) ジフェニルスルホニウム、トリフルオ ロメタンスルホン酸ビス (p-tert-プトキシフェ ニル) フェニルスルホニウム、トリフルオロメタンスル ホン酸トリス (p-tert-ブトキシフェニル) スル ホニウム、pートルエンスルホン酸トリフェニルスルホ ニウム、pートルエンスルホン酸(pーtertーブト キシフェニル) ジフェニルスルホニウム、p-トルエン スルホン酸ビス (p-tert-ブトキシフェニル) フ ェニルスルホニウム、pートルエンスルホン酸トリス (p-tert-ブトキシフェニル) スルホニウム、ノ ナフルオロブタンスルホン酸トリフェニルスルホニウ ム、ブタンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、トリ フルオロメタンスルホン酸トリメチルスルホニウム、p - トルエンスルホン酸トリメチルスルホニウム、トリフ ルオロメタンスルホン酸シクロヘキシルメチル(2-オ キソシクロヘキシル) スルホニウム、p-トルエンスル ホン酸シクロヘキシルメチル (2-オキソシクロヘキシ ル) スルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸ジメ チルフェニルスルホニウム、p-トルエンスルホン酸ジ メチルフェニルスルホニウム、トリフルオロメタンスル ホン酸ジシクロヘキシルフェニルスルホニウム、p-ト ルエンスルホン酸ジシクロヘキシルフェニルスルホニウ 16

ム、トリフルオロメタンスルホン酸トリナフチルスルホ ニウム、トリフルオロメタンスルホン酸シクロヘキシル メチル (2-オキソシクロヘキシル) スルホニウム、ト リフルオロメタンスルホン酸(2-ノルボニル)メチル (2-オキソシクロヘキシル) スルホニウム、エチレン ビス [メチル (2-オキソシクロペンチル) スルホニウ ムトリフルオロメタンスルホナート]、1,2'-ナフ チルカルボニルメチルテトラヒドロチオフェニウムトリ フレート等が挙げられる。

【0043】次に、ジアソメタン誘導体は下記式(6) で示される。

【化11】

$$R^{30}$$
\_SO<sub>2</sub>- $C$ -SO<sub>2</sub>- $R^{31}$  (6)

(式中、R30、R31は炭素数1~12の直鎖状、分岐状 又は環状のアルキル基又はハロゲン化アルキル基、炭素 数6~12のアリール基又はハロゲン化アリール基又は 炭素数7~12のアラルキル基を示す。)

【0044】R<sup>30</sup>、R<sup>31</sup>のアルキル基としてはメチル 基、エチル基、プロピル基、ブチル基、アミル基、シク 20 ロペンチル基、シクロヘキシル基、ノルボルニル基、ア ダマンチル基等が挙げられる。ハロゲン化アルキル基と してはトリフルオロメチル基、2,2,2-トリフルオ ロエチル基、2、2、2ートリクロロエチル基、ノナフ ルオロブチル基等が挙げられる。アリール基としてはフ ェニル基、pーメトキシフェニル基、mーメトキシフェ ニル基、oーメトキシフェニル基、エトキシフェニル 基、p-tert-ブトキシフェニル基、m-tert ープトキシフェニル基等のアルコキシフェニル基、2-メチルフェニル基、3-メチルフェニル基、4-メチル 30 フェニル基、エチルフェニル基、4-tert-ブチル フェニル基、4ープチルフェニル基、ジメチルフェニル 基等のアルキルフェニル基が挙げられる。ハロゲン化ア リール基としてはフルオロフェニル基、クロロフェニル 基、1,2,3,4,5-ペンタフルオロフェニル基等 が挙げられる。アラルキル基としてはベンジル基、フェ ネチル基等が挙げられる。

【0045】ジアゾメタン誘導体の具体例としては、ビ ス (ベンゼンスルホニル) ジアゾメタン、ビス (p-ト 40 ルエンスルホニル)ジアゾメタン、ビス(キシレンスル ホニル) ジアゾメタン、ビス (シクロヘキシルスルホニ ル) ジアゾメタン、ビス(シクロペンチルスルホニル) ジアソメタン、ビス (n-ブチルスルホニル) ジアソメ タン、ビス (イソブチルスルホニル) ジアゾメタン、ビ ス (secーブチルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (n-プロピルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (イソ プロピルスルホニル) ジアゾメタン、ビス(tert-ブチルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (n-アミルス ルホニル) ジアゾメタン、ビス (イソアミルスルホニ

ジアソメタン、ビス (tert-アミルスルホニル)ジアソメタン、1-シクロヘキシルスルホニルー1- (tert-ブチルスルホニル)ジアソメタン、1-シクロヘキシルスルホニルー1- (tert-アミルスルホニルー)ジアソメタン、1-tert-アミルスルホニルー1- (tert-ブチルスルホニル)ジアソメタン等が挙げられる。

【0046】また、グリオキシム誘導体は下記式(7)で示される。

【化12】

$$R^{33}R^{34}$$
  
 $R^{32}SO_2-O-N=C-C-N-O-SO_2-R^{32}$  (7)

(式中、 $R^{32} \sim R^{34}$ は炭素数 $1 \sim 1$ 2の直鎖状、分岐状又は環状のアルキル基又はハロゲン化アルキル基、炭素数 $6 \sim 1$ 2のアリール基又はハロゲン化アリール基、又は炭素数 $7 \sim 1$ 2のアラルキル基を示す。 $R^{33}$ 、 $R^{34}$ は互いに結合して環状構造を形成してもよく、環状構造を形成する場合、 $R^{33}$ 、 $R^{34}$ はそれぞれ炭素数 $1 \sim 6$ の直鎖状、分岐状のアルキレン基を示す。)

【0047】 $R^{32}\sim R^{34}$ のアルキル基、ハロゲン化アル 20 キル基、アリール基、ハロゲン化アリール基、アラルキル基としては、 $R^{30}$ 、 $R^{31}$ で説明したものと同様の基が挙げられる。なお、 $R^{33}$ 、 $R^{34}$ のアルキレン基としてはメチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ヘキシレン基等が挙げられる。

【0048】グリオキシム誘導体の具体例としては、ビ ス-O- (p-トルエンスルホニル) - α - ジメチルグ リオキシム、ビスーOー(pートルエンスルホニル)ー αージフェニルグリオキシム、ビスーOー(pートルエ ンスルホニル) - α - ジシクロヘキシルグリオキシム、 ビス-O- (p-トルエンスルホニル) -2, 3-ペン タンジオングリオキシム、ビス-O-(p-トルエンス ルホニル) -2-メチル-3, 4-ペンタンジオングリ オキシム、ビス-Ο- (n-ブタンスルホニル) -α-ジメチルグリオキシム、ビス-O-(n-ブタンスルホ ニル) - α - ジフェニルグリオキシム、ビス - O - (n ーブタンスルホニル) - α - ジシクロヘキシルグリオキ シム、ビス-O- (n-ブタンスルホニル) -2, 3-ペンタンジオングリオキシム、ビス-O-(n-ブタン スルホニル) -2-メチル-3, 4-ペンタンジオング リオキシム、ビス-Ο- (メタンスルホニル) -α-ジ メチルグリオキシム、ビス-O-(トリフルオロメタン スルホニル) - α - ジメチルグリオキシム、ビス-O-(1, 1, 1-トリフルオロエタンスルホニル) -α-ジメチルグリオキシム、ビス-O-(tert-ブタン スルホニル)  $-\alpha$  - ジメチルグリオキシム、ビス-O-(パーフルオロオクタンスルホニル) - α - ジメチルグ リオキシム、ビス-O- (シクロヘキサンスルホニル) - α - ジメチルグリオキシム、ビス-O- (ベンゼンス ルホニル) - α - ジメチルグリオキシム、ビス - Ο -

18

(p-7)ルオロベンゼンスルホニル)  $-\alpha-\tilde{y}$ メチルグリオキシム、ビス $-O-(p-tert-\tilde{y}$ チルベンゼンスルホニル)  $-\alpha-\tilde{y}$ メチルグリオキシム、ビス-O-(h)シスルホニル)  $-\alpha-\tilde{y}$ メチルグリオキシム、ビス-O-(h)ファースルホニル)  $-\alpha-\tilde{y}$ メチルグリオキシム等が挙げられる。

【0049】その他に用いられる酸発生剤としては、例 えば、2-シクロヘキシルカルボニル-2- (p-トル エンスルホニル) プロパン、2-イソプロピルカルボニ 10 ル-2- (p-トルエンスルホニル) プロパン等のβ-ケトスルホン誘導体、ジフェニルジスルホン、ジシクロ ヘキシルジスルホン等のジスルホン誘導体、pートルエ ンスルホン酸2, 6-ジニトロベンジル、p-トルエン スルホン酸2, 4-ジニトロベンジル等のニトロベンジ ルスルホネート誘導体、1,2,3-トリス(メタンス ルホニルオキシ) ベンゼン、1,2,3-トリス(トリ フルオロメタンスルホニルオキシ)ベンゼン、1,2, 3-トリス (p-トルエンスルホニルオキシ) ベンゼン 等のスルホン酸エステル誘導体、フタルイミドーイルー トリフレート、フタルイミドーイルートシレート、5-ノルボルネン-2, 3-ジカルボキシイミド-イルート リフレート、5-ノルボルネン-2, 3-ジカルボキシ イミドーイルートシレート、5ーノルボルネンー2,3 ージカルボキシイミドーイル-n-ブチルトリフレスル ホネート等のイミドイルスルホネート誘導体等が挙げら

【0050】以上記載した酸発生剤のうち、トリフルオ ロメタンスルホン酸トリフェニルスルホニウム、トリフ ルオロメタンスルホン酸 (p-tert-プトキシフェ 30 ニル) ジフェニルスルホニウム、トリフルオロメタンス ルホン酸トリス (p-tert-ブトキシフェニル) ス ルホニウム、pートルエンスルホン酸トリフェニルスル ホニウム、pートルエンスルホン酸(pーtertーブ トキシフェニル) ジフェニルスルホニウム、pートルエ ンスルホン酸トリス (p-tert-ブトキシフェニ ル) スルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸トリ ナフチルスルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸 シクロヘキシルメチル (2-オキソシクロヘキシル) ス ルホニウム、トリフルオロメタンスルホン酸 (2-ノル 40 ボニル) メチル (2-オキソシクロヘキシル) スルホニ ウム、1,2'-ナフチルカルボニルメチルテトラヒド ロチオフェニウムトリフレート等のオニウム塩、ビス (ベンゼンスルホニル) ジアゾメタン、ビス (p-トル エンスルホニル) ジアゾメタン、ビス (シクロヘキシル スルホニル) ジアゾメタン、ビス (n-ブチルスルホニ ル) ジアゾメタン、ビス (イソブチルスルホニル) ジア ゾメタン、ビス (sec-プチルスルホニル) ジアゾメ タン、ビス (n-プロピルスルホニル) ジアゾメタン、 ビス (イソプロピルスルホニル) ジアゾメタン、ビス 50 (tertーブチルスルホニル) ジアゾメタン等のジア

チルメチレンジアミン、N, N-ジメチルエチレンジア ミン、N, N-ジメチルテトラエチレンペンタミン等が 例示される。

【0056】第三級の脂肪族アミン類の具体例として

20

ゾメタン誘導体、ビス-O- (p-トルエンスルホニ ル) - α - ジメチルグリオキシム、ビス-O- (n-ブ タンスルホニル) - α - ジメチルグリオキシム等のグリ オキシム誘導体が好ましく用いられる。なお、上記酸発 生剤は1種を単独で又は2種以上を組み合わせて用いる ことができる。オニウム塩は矩形性向上効果に優れ、ジ アソメタン誘導体及びグリオキシム誘導体は定在波低減 効果に優れるため、両者を組み合わせることによりプロ ファイルの微調整を行うことが可能である。

は、トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリーn-プロピルアミン、トリイソプロピルアミン、トリーn-ブチルアミン、トリイソブチルアミン、トリーsec-ブチルアミン、トリペンチルアミン、トリシクロペンチ ルアミン、トリヘキシルアミン、トリシクロヘキシルア ミン、トリヘプチルアミン、トリオクチルアミン、トリ ノニルアミン、トリデシルアミン、トリドデシルアミ ン、トリセチルアミン、N, N, N', N'ーテトラメ チルメチレンジアミン、N, N, N', N'ーテトラメ チルエチレンジアミン、N, N, N', N'-テトラメ チルテトラエチレンペンタミン等が例示される。

【0051】酸発生剤の添加量は、ベース樹脂100部 に対して 0. 2~15 部が好ましく、 0. 2 部より少な いと露光時の酸発生量が少なく、感度及び解像性が悪い 場合があり、15部より多いと透明性が低くなり解像性 が低下する場合がある。

> 【0057】混成アミン類の具体例としては、例えばジ メチルエチルアミン、メチルエチルプロピルアミン、ベ ンジルアミン、フェネチルアミン、ベンジルジメチルア ミン等が例示される。

【0052】(D)成分の塩基性化合物は、酸発生剤よ り発生する酸がレジスト膜中に拡散する際の拡散速度を 抑制することができる化合物が適している。このような 塩基性化合物の配合により、レジスト膜中での酸の拡散 速度が抑制されて解像度が向上し、露光後の感度変化を 抑制したり、基板や環境依存性を少なくし、露光余裕度 やパターンプロファイル等を向上することができる(特 開平5-232706号、同5-249683号、同5 -158239号、同5-249662号、同5-25 7282号、同5-289322号、同5-28934 0号公報等記載)。

【0058】芳香族アミン類の具体例としては、アニリ 20 ン、N-メチルアニリン、N-エチルアニリン、N-プ ロピルアニリン、N, N-ジメチルアニリン、2-メチ ルアニリン、3ーメチルアニリン、4ーメチルアニリ ン、エチルアニリン、プロピルアニリン、トリメチルア ニリン、2-ニトロアニリン、3-ニトロアニリン、4 ーニトロアニリン、2,4-ジニトロアニリン、2,6 ージニトロアニリン、3, 5-ジニトロアニリン、N, N-ジメチルトルイジン等のアニリン誘導体や、ジフェ ニル (p-トリル) アミン、メチルジフェニルアミン、 トリフェニルアミン、フェニレンジアミン、ナフチルア 30 ミン、ジアミノナフタレン等が例示される。

【0053】このような塩基性化合物としては、アンモ ニア、第一級、第二級、第三級の脂肪族アミン類、混成 アミン類、芳香族アミン類、複素環アミン類、カルボキ シル基を有する含窒素化合物、スルホニル基を有する含 窒素化合物、水酸基を有する含窒素化合物、ヒドロキシ フェニル基を有する含窒素化合物、アルコール性含窒素 化合物、アミド誘導体、イミド誘導体等が挙げられる。

【0059】複素環アミン類の具体例としては、ピロー ル、2H-ピロール、1-メチルピロール、2, 4-ジ メチルピロール、2,5-ジメチルピロール、N-メチ ルピロール等のピロール誘導体、オキサゾール、イソオ キサゾール等のオキサゾール誘導体、チアゾール、イソ チアゾール等のチアゾール誘導体、イミダゾール、4-メチルイミダゾール、4ーメチルー2ーフェニルイミダ ゾール等のイミダゾール誘導体、ピラゾール誘導体、フ ラザン誘導体、ピロリン、2ーメチル-1-ピロリン等 のピロリン誘導体、ピロリジン、Nーメチルピロリジ ン、ピロリジノン、Nーメチルピロリドン等のピロリジ ン誘導体、イミダソリン誘導体、イミダゾリジン誘導 体、ピリジン、メチルピリジン、エチルピリジン、プロ ピルピリジン、ブチルピリジン、4-(1-ブチルペン チル) ピリジン、ジメチルピリジン、トリメチルピリジ ン. トリエチルピリジン、フェニルピリジン、3ーメチ ルー2-フェニルピリジン、4-tert-ブチルピリ ジン、ジフェニルピリジン、ベンジルピリジン、メトキ ン、ジドデシルアミン、ジセチルアミン、N, N-ジメ 50 シピリジン、ブトキシピリジン、ジメトキシピリジン、

【0054】第一級の脂肪族アミン類の具体例として は、メチルアミン、エチルアミン、n-プロピルアミ ン、イソプロピルアミン、n-ブチルアミン、イソブチ ルアミン、secーブチルアミン、tertーブチルア ミン、ペンチルアミン、tertーアミルアミン、シク ロペンチルアミン、ヘキシルアミン、シクロヘキシルア ミン、ヘプチルアミン、オクチルアミン、ノニルアミ ン、デシルアミン、ドデシルアミン、セチルアミン、メ 40 チレンジアミン、エチレンジアミン、テトラエチレンペ ンタミン等が例示される。

ルアミン、ジイソプロピルアミン、ジーnーブチルアミ ン、ジイソブチルアミン、ジーsec-ブチルアミン、 ジペンチルアミン、ジシクロペンチルアミン、ジヘキシ ルアミン、ジシクロヘキシルアミン、ジヘプチルアミ ン、ジオクチルアミン、ジノニルアミン、ジデシルアミ

【0055】第二級の脂肪族アミン類の具体例として は、ジメチルアミン、ジエチルアミン、ジーnープロピ

30

1-メチル-2-ピリジン、4-ピロリジノピリジン、 1ーメチルー4ーフェニルピリジン、2ー(1ーエチル プロピル) ピリジン、アミノピリジン、ジメチルアミノ ピリジン等のピリジン誘導体、ピリダジン誘導体、ピリ ミジン誘導体、ピラジン誘導体、ピラゾリン誘導体、ピ ラソリジン誘導体、ピペリジン誘導体、ピペラジン誘導 体、モルホリン誘導体、インドール誘導体、イソインド ール誘導体、1H-インダゾール誘導体、インドリン誘 導体、キノリン、3-キノリンカルボニトリル等のキノ リン誘導体、イソキノリン誘導体、シンノリン誘導体、 キナソリン誘導体、キノキサリン誘導体、フタラジン誘 導体、プリン誘導体、プテリジン誘導体、カルバゾール 誘導体、フェナントリジン誘導体、アクリジン誘導体、 フェナジン誘導体、1,10-フェナントロリン誘導 体、アデニン誘導体、アデノシン誘導体、グアニン誘導 体、グアノシン誘導体、ウラシル誘導体、ウリジン誘導 体等が例示される。

【0060】カルボキシル基を有する含窒素化合物の具 体例としては、アミノ安息香酸、インドールカルボン 酸、ニコチン酸の他、アラニン、アルギニン、アスパラ 20 ギン酸、グルタミン酸、グリシン、ヒスチジン、イソロ イシン、グリシルロイシン、ロイシン、メチオニン、フ ェニルアラニン、スレオニン、リジン、3-アミノピラ ジンー2-カルボン酸、メトキシアラニン等のアミノ酸 誘導体が例示される。

【0061】スルホニル基を有する含窒素化合物の具体 例としては、3-ピリジンスルホン酸、p-トルエンス ルホン酸ピリジニウム等が例示される。

【0062】水酸基、ヒドロキシフェニル基を含有する 含窒素化合物及びアルコール性含窒素化合物の具体例と しては、2-ヒドロキシピリジン、アミノクレゾール、 2, 4-キノリンジオール、3-インドールメタノール ヒドレート、モノエタノールアミン、ジエタノールアミ ン、トリエタノールアミン、N-エチルジエタノールア ミン、N, N-ジエチルエタノールアミン、トリイソプ ロパノールアミン、2,2'-イミノジエタノール、2 ーアミノエタノール、3ーアミノー1ープロパノール、 4-アミノ-1-ブタノール、4-(2-ヒドロキシエ チル) モルホリン、2-(2-ヒドロキシエチル) ピリ ジン、1-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン、1- 40 [2-(2-ヒドロキシエトキシ) エチル] ピペラジ ン、ピペリジンエタノール、1-(2-ヒドロキシエチ ル) ピロリジン、1-(2-ヒドロキシエチル)-2-ピロリジノン、3-ピペリジノ-1,2-プロパンジオ ール、3-ピロリジノー1、2-プロパンジオール、8 ーヒドロキシユロリジン、3-クイヌクリジノール、3 ートロパノール、1ーメチルー2ーピロリジンエタノー ル、1-アジリジンエタノール、N-(2-ヒドロキシ エチル) フタルイミド、N- (2-ヒドロキシエチル) イソニコチンアミド等が例示される。

22

【0063】アミド誘導体の具体例としては、ホルムア ミド、N-メチルホルムアミド、N,N-ジメチルホル ムアミド、アセトアミド、Nーメチルアセトアミド、 N,N-ジメチルアセトアミド、プロピオンアミド、ベ ンズアミド等が例示される。

【0064】イミド誘導体の具体例としては、フタルイ ミド、サクシンイミド、マレイミド等が例示される。

【0065】更に下記一般式(8)で示される塩基性化 合物から選ばれる1種又は2種以上を添加することもで きる。

[0066]

【化13】

$$N = (R^{35})_k$$
 (8)

$$-R^{37}O-R^{38}$$
 (8a)

$$-R^{39} O - R^{40} - R^{41}$$
 (8b)

(式中、k=1、2又は3である。側鎖 $R^{35}$ は同一でも 異なっていてもよく、互いに結合して環を形成すること もでき、上記一般式 (8 a)、(8 b) 及び (8 c) で 表すことができる。側鎖R<sup>36</sup>は同一又は異種の、水素原 子、又は直鎖状、分岐状又は環状の炭素数1~20のア ルキル基を示し、エーテル基もしくはヒドロキシル基を 含んでもよい。R<sup>37</sup>、R<sup>39</sup>、R<sup>42</sup>は炭素数1~4の直鎖 状又は分岐状のアルキレン基であり、R38、R41は水素 原子、又は炭素数1~20の直鎖状、分岐状又は環状の アルキル基であり、ヒドロキシ基、エーテル基、エステ ル基、ラクトン環を1あるいは複数含んでいてもよい。 R40は単結合、又は炭素数1~4の直鎖状又は分岐状の アルキレン基であり、R43は炭素数1~20の直鎖状、 分岐状又は環状のアルキル基であり、ヒドロキシ基、エ ーテル基、エステル基、ラクトン環を1あるいは複数含 んでいてもよい。)

【0067】上記一般式(8)で表される化合物は具体 的には下記に例示される。トリス (2-メトキシメトキ シエチル) アミン、トリス {2-(2-メトキシエトキ シ) エチル} アミン、トリス {2-(2-メトキシエト キシメトキシ) エチル} アミン、トリス {2-(1-メ トキシエトキシ) エチル} アミン、トリス {2-(1-エトキシエトキシ) エチル} アミン、トリス {2-(1 ーエトキシプロポキシ) エチル} アミン、トリス [2-{2-(2-ヒドロキシエトキシ)エトキシ}エチル] アミン、4、7、13、16、21、24-ヘキサオキ 50 サー1, 10-ジアザビシクロ[8.8.8] ヘキサコ

ジアザビシクロ [8.5.5] エイコサン、1,4,1 0, 13-テトラオキサー7, 16-ジアザビシクロオ クタデカン、1ーアザー12ークラウンー4、1ーアザ -15-クラウン-5、1-アザー18-クラウン-6、トリス (2-フォルミルオキシエチル) アミン、ト リス (2-ホルミルオキシエチル) アミン、トリス (2 -アセトキシエチル)アミン、トリス(2-プロピオニ ルオキシエチル)アミン、トリス(2-ブチリルオキシ エチル) アミン、トリス (2-イソプチリルオキシエチ 10 ル) アミン、トリス (2-バレリルオキシエチル) アミ ン、トリス (2-ピバロイルオキシキシエチル) アミ ン、N. N-ビス (2-アセトキシエチル) 2- (アセ トキシアセトキシ) エチルアミン、トリス (2-メトキ シカルボニルオキシエチル) アミン、トリス (2-te r t - プトキシカルボニルオキシエチル) アミン、トリ ス「2-(2-オキソプロポキシ) エチル] アミン、ト リス [2-(メトキシカルボニルメチル) オキシエチ ル] アミン、トリス [2-(tert-ブトキシカルボ ニルメチルオキシ) エチル] アミン、トリス [2-(シ 20 クロヘキシルオキシカルボニルメチルオキシ) エチル] アミン、トリス (2-メトキシカルボニルエチル) アミ ン、トリス (2-エトキシカルボニルエチル) アミン、 N, N-ビス (2-ヒドロキシエチル) 2- (メトキシ カルボニル) エチルアミン、N, N-ビス (2-アセト キシエチル) 2- (メトキシカルボニル) エチルアミ ン、N, N-ビス (2-ヒドロキシエチル) 2- (エト キシカルボニル) エチルアミン、N, N-ビス (2-ア セトキシエチル) 2- (エトキシカルボニル) エチルア ミン、N, N-ビス (2-ヒドロキシエチル) 2- (2 30 -メトキシエトキシカルボニル) エチルアミン、N, N ービス (2ーアセトキシエチル) 2ー (2ーメトキシエ トキシカルボニル) エチルアミン、N, N-ビス (2-ヒドロキシエチル) 2-(2-ヒドロキシエトキシカル ボニル) エチルアミン、N, N-ビス (2-アセトキシ エチル) 2- (2-アセトキシエトキシカルボニル) エ チルアミン、N, N-ビス (2-ヒドロキシエチル) 2 - [ (メトキシカルボニル) メトキシカルボニル] エチ ルアミン、N, N-ビス (2-アセトキシエチル) 2-[(メトキシカルボニル)メトキシカルボニル]エチル 40 アミン、N, Nービス (2-ヒドロキシエチル) 2-(2-オキソプロポキシカルボニル) エチルアミン、 N. N-ビス (2-アセトキシエチル) 2- (2-オキ ソプロポキシカルボニル) エチルアミン、N, N-ビス (2-ヒドロキシエチル) 2- (テトラヒドロフルフリ ルオキシカルボニル) エチルアミン、N, N-ビス(2 -アセトキシエチル) 2- (テトラヒドロフルフリルオ キシカルボニル) エチルアミン、N, N-ビス(2-ヒ ドロキシエチル) 2-[(2-オキソテトラヒドロフラ ン-3-イル) オキシカルボニル] エチルアミン、N,

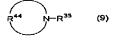
24

N-ビス (2-アセトキシエチル) 2- [(2-オキソ テトラヒドロフラン-3-イル) オキシカルボニル] エ チルアミン、N, N-ビス (2-ヒドロキシエチル) 2 - (4-ヒドロキシブトキシカルボニル) エチルアミ ン、N, N-ビス (2-ホルミルオキシエチル) 2-(4-ホルミルオキシブトキシカルボニル) エチルアミ ン、N、N-ビス (2-ホルミルオキシエチル) 2-(2-ホルミルオキシエトキシカルボニル) エチルアミ ン、N, N-ビス (2-メトキシエチル) 2- (メトキ シカルボニル) エチルアミン、N-(2-ヒドロキシエ チル) ビス [2-(メトキシカルボニル) エチル] アミ ン、N- (2-アセトキシエチル) ビス [2- (メトキ シカルボニル) エチル] アミン、N- (2-ヒドロキシ エチル) ビス [2-(エトキシカルボニル) エチル] ア ミン、N- (2-アセトキシエチル) ビス [2- (エト キシカルボニル) エチル] アミン、N-(3-ヒドロキ シー1ープロピル) ビス [2-(メトキシカルボニル) エチル] アミン、N-(3-アセトキシ-1-プロピ ル) ビス [2-(メトキシカルボニル) エチル] アミ ン、N-(2-メトキシエチル) ビス [2-(メトキシ カルボニル) エチル] アミン、Nープチルビス [2-(メトキシカルボニル) エチル] アミン、N-ブチルビ ス[2-(2-メトキシエトキシカルボニル)エチル] アミン、N-メチルビス (2-アセトキシエチル) アミ ン、N-エチルビス (2-アセトキシエチル) アミン、 N-メチルビス (2-ピバロイルオキシキシエチル) ア ミン、N-エチルビス [2-(メトキシカルボニルオキ シ) エチル] アミン、N-エチルビス [2- (tert ープトキシカルボニルオキシ)エチル]アミン、トリス (メトキシカルボニルメチル) アミン、トリス (エトキ シカルボニルメチル)アミン、N-ブチルビス(メトキ シカルボニルメチル) アミン、N-ヘキシルビス (メト キシカルボニルメチル)アミン、βー(ジエチルアミュ ノ) - δ - バレロラクトンを例示できるが、これらに制 限されない。

【0068】更に下記一般式(9)に示される環状構造を持つ塩基性化合物の1種あるいは2種以上を添加することもできる。

[0069]

【化14】



(式中、R<sup>35</sup>は前述の通り、R<sup>44</sup>炭素数2~20の直鎖 状又は分岐状のアルキレン基であり、カルボニル基、エ ーテル基、エステル基、スルフィドを1個あるいは複数 個含んでいてもよい。)

【0070】上記一般式(9)で表される塩基を具体的に例示すると、1-[2-(メトキシメトキシ)エチ 50 ル]ピロリジン、1-[2-(メトキシメトキシ)エチ

ル] ピペリジン、4-[2-(メトキシメトキシ) エチ ル] モルホリン、1-[2-[(2-メトキシエトキ シ) メトキシ] エチル] ピロリジン、1-[2-[(2 -メトキシエトキシ) メトキシ] エチル] ピペリジン、 4-[2-[(2-メトキシエトキシ) メトキシ] エチ ル] モルホリン、酢酸2-(1-ピロリジニル)エチ ル、酢酸2-ピペリジノエチル、酢酸2-モルホリノエ チル、ギ酸2- (1 - ピロリジニル)エチル、プロピオ ン酸2ーピペリジノエチル、アセトキシ酢酸2ーモルホ リノエチル、メトキシ酢酸2-(1-ピロリジニル)エ 10 チル、4-[2-(メトキシカルボニルオキシ) エチ ル] モルホリン、1 - [2 - (t -プトキシカルボニル オキシ) エチル] ピペリジン、4- [2-(2-メトキ シエトキシカルボニルオキシ) エチル] モルホリン、3 - (1-ピロリジニル)プロピオン酸メチル、3-ピペ リジノプロピオン酸メチル、3-モルホリノプロピオン 酸メチル、3-(チオモルホリノ)プロピオン酸メチ ル、2-メチル-3-(1-ピロリジニル)プロピオン 酸メチル、3-モルホリノプロピオン酸エチル、3-ピ ペリジノプロピオン酸メトキシカルボニルメチル、3-(1-ピロリジニル) プロピオン酸2-ヒドロキシエチ ル、3-モルホリノプロピオン酸2-アセトキシエチ ル、3-(1-ピロリジニル)プロピオン酸2-オキソ テトラヒドロフラン-3-イル、3-モルホリノプロピ オン酸テトラヒドロフルフリル、3-ピペリジノプロピ オン酸グリシジル、3-モルホリノプロピオン酸2-メ トキシエチル、3- (1-ピロリジニル) プロピオン酸 2- (2-メトキシエトキシ) エチル、3-モルホリノ プロピオン酸プチル、3-ピペリジノプロピオン酸シク ロヘキシル、αー(1ーピロリジニル)メチルーγーブ チロラクトン、βーピペリジノーγーブチロラクトン、 βーモルホリノーδーバレロラクトン、1ーピロリジニ ル酢酸メチル、ピペリジノ酢酸メチル、モルホリノ酢酸 メチル、チオモルホリノ酢酸メチル、1-ピロリジニル 酢酸エチル、モルホリノ酢酸2-メトキシエチルで挙げ ることができる。

【0071】更に、下記一般式(10)~(14)で表 されるシアノ基を含む塩基性化合物を添加することがで きる。

[0072]

【化15】

26

$$(R^{35})_{3-k}$$
 (10)  $(R^{45}CN)_k$ 

$$R^{44}$$
  $N-R^{45}$  CN (11)

$$(R^{35})_{3k}$$
 (12)

$$R^{44}$$
  $N - R^{45}$   $O - R^{46}$   $CN$  (13)

(式中、R<sup>35</sup>、R<sup>44</sup>、 k は前述の通り、R<sup>45</sup>、R<sup>46</sup>は同 ―又は異種の炭素数1~4の直鎖状又は分岐状のアルキ レン基である。)

【0073】シアノ基を含む塩基は、具体的には3-(ジエチルアミノ) プロピオノニトリル、N, N-ビス (2-ヒドロキシエチル) -3-アミノプロピオノニト リル、N, N-ビス (2-アセトキシエチル) -3-ア ミノプロピオノニトリル、N, N-ビス (2-ホルミル オキシエチル) - 3-アミノプロピオノニトリル、N, N-ビス (2-メトキシエチル) -3-アミノプロピオ ノニトリル、N, N-ビス [2- (メトキシメトキシ) エチル] - 3-アミノプロピオノニトリル、N-(2-30 シアノエチル) -N-(2-メトキシエチル) -3-ア ミノプロピオン酸メチル、N-(2-シアノエチル)-N- (2-ヒドロキシエチル) -3-アミノプロピオン 酸メチル、N- (2-アセトキシエチル) -N- (2-シアノエチル) - 3-アミノプロピオン酸メチル、N-(2-シアノエチル) -N-エチル-3-アミノプロピ オノニトリル、N- (2-シアノエチル) -N- (2-ヒドロキシエチル) -3-アミノプロピオノニトリル、 N-(2-アセトキシエチル)-N-(2-シアノエチ ル) -3-アミノプロピオノニトリル、N-(2-シア 40 ノエチル) -N- (2-ホルミルオキシエチル) -3-アミノプロピオノニトリル、N-(2-シアノエチル) -N- (2-メトキシエチル) -3-アミノプロピオノ ニトリル、N- (2-シアノエチル) -N- [2- (メ トキシメトキシ) エチル] -3-アミノプロピオノニト リル、N- (2-シアノエチル) -N- (3-ヒドロキ シー1ープロピル) -3-アミノプロピオノニトリル、 N- (3-アセトキシ-1-プロピル) -N- (2-シ アノエチル) - 3 - アミノプロピオノニトリル、N -(2-シアノエチル) -N- (3-ホルミルオキシ-1 50 ープロピル) - 3 - アミノプロピオノニトリル、N-

(2-シアノエチル) -N-テトラヒドロフルフリルー 3-アミノプロピオノニトリル、N, N-ビス (2-シ アノエチル) -3-アミノプロピオノニトリル、ジエチ ルアミノアセトニトリル、N, N-ビス (2-ヒドロキ シエチル) アミノアセトニトリル、N, N-ビス (2-アセトキシエチル) アミノアセトニトリル、N, Nービ ス (2-ホルミルオキシエチル) アミノアセトニトリ ル、N, N-ビス (2-メトキシエチル) アミノアセト ニトリル、N, N-ビス [2- (メトキシメトキシ) エ チル] アミノアセトニトリル、N-シアノメチル-N-10 (2-メトキシエチル) -3-アミノプロピオン酸メチ ル、N-シアノメチル-N-(2-ヒドロキシエチル) -3-アミノプロピオン酸メチル、N-(2-アセトキ シエチル) - N - シアノメチル - 3 - アミノプロピオン 酸メチル、N-シアノメチル-N- (2-ヒドロキシエ チル) アミノアセトニトリル、N-(2-アセトキシエ チル)-N-(シアノメチル)アミノアセトニトリル、 N-シアノメチル-N- (2-ホルミルオキシエチル) アミノアセトニトリル、N-シアノメチル-N-(2-メトキシエチル) アミノアセトニトリル、N-シアノメ 20 チルーNー [2-(メトキシメトキシ) エチル] アミノ アセトニトリル、N- (シアノメチル) -N- (3-ヒ ドロキシ-1-プロピル) アミノアセトニトリル、N-(3-アセトキシ-1-プロピル) -N-(シアノメチ ル) アミノアセトニトリル、NーシアノメチルーNー (3-ホルミルオキシー1-プロピル) アミノアセトニ トリル、N, N-ビス (シアノメチル) アミノアセトニ トリル、1-ピロリジンプロピオノニトリル、1-ピペ リジンプロピオノニトリル、4-モルホリンプロピオノ ニトリル、1ーピロリジンアセトニトリル、1ーピペリ ジンアセトニトリル、4-モルホリンアセトニトリル、 3-ジエチルアミノプロピオン酸シアノメチル、N, N ービス (2-ヒドロキシエチル) -3-アミノプロピオ ン酸シアノメチル、N, N-ビス (2-アセトキシエチ ル) -3-アミノプロピオン酸シアノメチル、N, N-ビス (2-ホルミルオキシエチル) -3-アミノプロピ オン酸シアノメチル、N, N-ビス (2-メトキシエチ ル) - 3-アミノプロピオン酸シアノメチル、N, N-ビス [2-(メトキシメトキシ) エチル] -3-アミノ プロピオン酸シアノメチル、3-ジエチルアミノプロピ 40 [2,6-ジフルオロフェノール]、2,6-ビス オン酸 (2-シアノエチル)、N, N-ビス (2-ヒド ロキシエチル) -3-アミノプロピオン酸(2-シアノ エチル)、N, N-ビス (2-アセトキシエチル) -3 ーアミノプロピオン酸 (2-シアノエチル)、N, N-ビス (2-ホルミルオキシエチル) -3-アミノプロピ オン酸 (2-シアノエチル)、N, N-ビス (2-メト キシエチル) -3-アミノプロピオン酸(2-シアノエ チル)、N, N-ビス [2-(メトキシメトキシ) エチ ル] -3-アミノプロピオン酸(2-シアノエチル)、

ジンプロピオン酸シアノメチル、4-モルホリンプロピ オン酸シアノメチル、1-ピロリジンプロピオン酸(2 -シアノエチル)、1-ピペリジンプロピオン酸(2-シアノエチル)、4-モルホリンプロピオン酸(2-シ アノエチル)が例示される。

【0074】なお、本発明塩基性化合物の配合量は全べ ース樹脂100部に対して0.001~2部、特に0. 01~1部が好適である。配合量が0.001部より少 ないと配合効果がなく、2部を超えると感度が低下しす ぎる場合がある。

【0075】(E)成分の溶解阻止剤は、酸の作用によ

りアルカリ現像液への溶解性が変化する分子量3,00 0以下の化合物、特に分子量2,500以下のフェノー ルあるいはカルボン酸誘導体の水酸基の一部あるいは全 部を酸不安定基で置換した化合物が適している。酸不安 定基としては本発明に挙げられるフッ素を含むものであ ってもよいが、従来のフッ素を含まないものでもよい。 【0076】分子量2、500以下のフェノールあるい はカルボン酸誘導体としては、4,4'-(1-メチル エチリデン) ビスフェノール、 [1, 1'ービフェニル -4,4'-ジオール]-2,2'-メチレンビス[4 -メチルフェノール]、4,4-ビス(4'-ヒドロキ シフェニル) 吉草酸、トリス (4-ヒドロキシフェニ ル) メタン、1, 1, 1-トリス(4'-ヒドロキシフ ェニル) エタン、1, 1, 2-トリス (4'ーヒドロキ シフェニル) エタン、フェノールフタレイン、チモール フタレイン、3,3'ージフルオロ[(1,1'ービフ ェニル) -4, 4' -ジオール]、3, 3', 5, 5'ーテトラフルオロ [(1,1'ービフェニルー4,4' -ジオール]、4,4'-[2,2,2-トリフルオロ -1-(トリフルオロメチル)エチリデン]ビスフェノ ール、4,4'ーメチレンビス[2-フルオロフェノー ル]、2,2'ーメチレンビス[4ーフルオロフェノー ル]、4,4'ーイソプロピリデンビス[2ーフルオロ フェノール]、シクロヘキシリデンビス[2-フルオロ フェノール]、4,4'-[(4-フルオロフェニル) メチレン] ビス [2-フルオロフェノール]、4,4' -メチレンビス[2,6-ジフルオロフェノール]、 4, 4'-(4-フルオロフェニル) メチレンビス

[(2-ヒドロキシ-5-フルオロフェニル)メチル] -4-フルオロフェノール、2,6-ビス[(4-ヒド ロキシー3-フルオロフェニル) メチル] -4-フルオ ロフェノール、2, 4ービス[(3ーヒドロキシー4ー ヒドロキシフェニル)メチル]-6-メチルフェノール 等が挙げられ、酸に不安定な置換基としては、式(2) ~ (4) と同様のものが挙げられる。

【0077】好適に用いられる溶解阻止剤の具体例とし ては、3,3',5,5'-テトラフルオロ[(1,

1-ピロリジンプロピオン酸シアノメチル、1-ピペリ 50 1'-ビフェニル)-4,4'-ジーtert-ブトキ

シカルボニル]、4,4'-[2,2,2-トリフルオ ロー1-(トリフルオロメチル)エチリデン]ビスフェ ノールー4,4'ージーtert-ブトキシカルボニ ル、ビス(4-(2'-テトラヒドロピラニルオキシ) フェニル) メタン、ビス (4-(2'ーテトラヒドロフ ラニルオキシ) フェニル) メタン、ビス (4-tert ープトキシフェニル) メタン、ビス (4-tertーブ トキシカルボニルオキシフェニル) メタン、ビス(4tertーブトキシカルボニルメチルオキシフェニル) メタン、ビス (4-(1'-エトキシエトキシ) フェニ 10 ル) メタン、ビス (4- (1'-エトキシプロピルオキ シ) フェニル) メタン、2, 2-ビス(4'-(2'' ーテトラヒドロピラニルオキシ))プロパン、2,2-ビス (4'-(2''-テトラヒドロフラニルオキシ) フェニル) プロパン、2, 2-ビス (4'-tert-ブトキシフェニル) プロパン、2, 2-ビス(4'-t ertーブトキシカルボニルオキシフェニル)プロパ ン、2, 2-ビス (4-tert-ブトキシカルボニル メチルオキシフェニル)プロパン、2,2-ビス(4) - (1''-エトキシエトキシ)フェニル)プロパン、 2. 2-ビス(4'-(1''-エトキシプロピルオキ シ) フェニル) プロパン、4, 4ービス(4'-(2' 'ーテトラヒドロピラニルオキシ) フェニル) 吉 草酸 t e r t ーブチル、4, 4ービス(4'ー(2'' -テトラヒドロフラニルオキシ)フェニル) 吉草酸 t e rtーブチル、4、4ービス(4'-tertーブトキ シフェニル) 吉草酸tert-ブチル、4,4-ビス (4-tert-ブトキシカルボニルオキシフェニル) 吉草酸 t e r t ープチル、4, 4 ーピス (4' - t e r tープトキシカルボニルメチルオキシフェニル) 吉草酸 30 tert-ブチル、4、4-ビス(4'-(1''-エ トキシエトキシ)フェニル) 吉草酸 t e r t ーブチル、 4. 4ービス (4'- (1''-エトキシプロピルオキ シ) フェニル) 吉草酸 t e r t - ブチル、トリス (4-(2'ーテトラヒドロピラニルオキシ)フェニル)メタ ン、トリス(4-(2'-テトラヒドロフラニルオキ シ) フェニル) メタン、トリス(4ーtertーブトキ シフェニル) メタン、トリス (4-tert-ブトキシ カルボニルオキシフェニル) メタン、トリス (4-te r t - ブトキシカルボニルオキシメチルフェニル) メタ ン、トリス (4- (1'-エトキシエトキシ) フェニ ル) メタン、トリス (4-(1'-エトキシプロピルオ キシ) フェニル) メタン、1, 1, 2-トリス (4'-(2' 'ーテトラヒドロピラニルオキシ) フェニル) エ タン、1, 1, 2ートリス (4'- (2''ーテトラヒ ドロフラニルオキシ)フェニル)エタン、1,1,2-トリス (4'-tert-ブトキシフェニル) エタン、 1, 1, 2ートリス (4'-tert-ブトキシカルボ ニルオキシフェニル) エタン、1, 1, 2-トリス

エニル)エタン、1, 1, 2ートリス(4'ー(1'ーエトキシエトキシ)フェニル)エタン、1, 1, 2ートリス(4'ー(1'ーエトキシプロピルオキシ)フェニル)エタン、2ートリフルオロメチルベンゼンカルボン酸1、1ーtertーブチル、2ートリフルオロメチルシクロヘキサンカルボン酸tertーブチル、デオキシコール酸tertーブチル、アダマンタンカルボン酸tertーブチル、アダマンタン酢酸tertーブチル、アグマンタン酢酸tertーブチル、1, 1'ービシクロヘキシルー3, 3', 4, 4'ーテトラカルボン酸テトラtertーブチル等が挙げられる。

【0078】本発明のレジスト材料中における溶解阻止剤の添加量としては、レジスト材料中のベース樹脂100部に対して20部以下、好ましくは15部以下である。20部より多いとモノマー成分が増えるためレジスト材料の耐熱性が低下する。

【0079】本発明のレジスト材料には、上記成分以外に任意成分として塗布性を向上させるために慣用されて 20 いる界面活性剤を添加することができる。なお、任意成分の添加量は、本発明の効果を妨げない範囲で通常量とすることができる。

【0080】ここで、界面活性剤としては非イオン性の ものが好ましく、パーフルオロアルキルポリオキシエチ レンエタノール、フッ素化アルキルエステル、パーフル オロアルキルアミンオキサイド、パーフルオロアルキル EO付加物、含フッ素オルガノシロキサン系化合物等が 挙げられる。例えばフロラード「FC-430」、「F C-431」(いずれも住友スリーエム(株)製)、サ ーフロン「S-141」、「S-145」(いずれも旭 硝子(株)製)、ユニダイン「DS-401」、「DS -403」、「DS-451」 (いずれもダイキン工業 (株) 製)、メガファック「F-8151」(大日本イ ンキ工業 (株) 製) 、「X-70-092」、「X-7 0-093」(いずれも信越化学工業(株)製)等を挙 げることができる。好ましくは、フロラード「FC-4 30」(住友スリーエム(株)製)、「X-70-09 3」 (信越化学工業 (株) 製) が挙げられる。

しかルボニルオキシフェニル)メタン、トリス(4 - tert - ブトキシカルボニルオキシメチルフェニル)メタン、トリス(4 - (1' - エトキシプロピルオレ)メタン、トリス(4 - (1' - エトキシプロピルオロン・カリス(4 - (1' - エトキシプロピルオロン・カリス(4 - (1' - エトキシプロピルオロン・カリス(4 - (1' - エトキシプロピルオロン・カリス(4' - (1' - エトナンプロピルオロン・カリス(4' - (1)

℃、10秒~5分間、好ましくは80~130℃、30 秒~3分間ポストエクスポージャベーク (PEB) す る。更に、0.1~5%、好ましくは2~3%テトラメ チルアンモニウムヒドロキシド (TMAH) 等のアルカ リ水溶液の現像液を用い、10秒~3分間、好ましくは 30秒~2分間、浸渍 (dip) 法、パドル (pudd 1e) 法、スプレー (spray) 法等の常法により現 像することにより基板上に目的のパターンが形成され る。なお、本発明材料は、特に高エネルギー線の中でも 254~120nmの遠紫外線又はエキシマレーザー、 特に193nmのArF、157nmのF2、146n moKr2, 134nmoKrAr, 121nmoAr2 等のエキシマレーザー、X線及び電子線による微細パタ ーンニングに最適である。また、上記範囲を上限及び下 限から外れる場合は、目的のパターンを得ることができ ない場合がある。

#### [0082]

【発明の効果】本発明のレジスト材料は、高エネルギー線に感応し、200 nm以下、特に170 nm以下の波長における感度が優れている上、レジストの透明性が向上し、それと同時に優れた解像性、基板密着性及びプラズマエッチング耐性を有する。従って、本発明のレジスト材料は、これらの特性により、特にF2エキシマレーザーの露光波長での吸収が小さいレジスト材料となり得るもので、微細でしかも基板に対して垂直なパターンを容易に形成でき、このため超LSI製造用の微細パターン形成材料として好適である。

#### [0083]

【実施例】以下、合成例及び実施例を示して本発明を具体的に説明するが、本発明は下記実施例に制限されるものではない。

【0084】 [合成例1] αートリフルオロメチルアク リル酸 t e r t ーブチル及び1, 5ービス (トリフルオ ロメチル) ーpーヒドロキシスチレンの共重合 (40/ 60)

1 Lのフラスコ中で6.76gのαートリフルオロメチルアクリル酸tertープチル、13.24gの1,5ービス(トリフルオロメチル)ーpーヒドロキシスチレンをトルエン300mLに溶解させ、十分に系中の酸素を除去した後、開始剤AIBN(アゾビスイソブチロニ 40トリル)を0.42g仕込み、60℃まで昇温して24時間重合反応を行った。

【0085】得られたポリマーを精製するために、反応混合物をイソプロパノール中に注ぎ、得られた重合体を沈澱させた。更に得られたポリマーをテトラヒドロフランに溶かし、イソプロパノール中に注いでポリマーを沈澱させる操作を二回繰り返した後、重合体を分離し、乾燥させた。このようにして得られた12.5gの白色重合体は光散乱法により重量平均分子量が7,500であり、GPC溶出曲線より分散度(=Mw/Mn)が1.

32

8の重合体であることが確認できた。得られたポリマーは H-NMRの測定結果より、α-トリフルオロメチルアクリル酸 t e r t - ブチル及び1, 5-ビス (トリフルオロメチル) - p-ヒドロキシスチレンの含有比が39:61の比で含むものであることがわかった。

【0086】 [合成例2]  $\alpha$  ートリフルオロメチルアクリル酸 t e r t -プチル、1, 5 -ビス(トリフルオロメチル) - p -ヒドロキシスチレン、及び下記モノマー1の共重合(40/40/20)

10 1 Lのフラスコ中で6.68gのαートリフルオロメチルアクリル酸tertープチル、8.72gの1,5ービス(トリフルオロメチル)ーpーヒドロキシスチレン、及び4.60gのモノマー1をトルエン300mLに溶解させ、十分に系中の酸素を除去した後、開始剤AIBNを0.42g仕込み、60℃まで昇温して24時間重合反応を行った。

【0087】得られたポリマーを精製するために、反応混合物をイソプロパノール中に注ぎ、得られた重合体を沈澱させた。更に得られたポリマーをテトラヒドロフランに溶かし、イソプロパノール中に注いでポリマーを沈澱させる操作を二回繰り返した後、重合体を分離し、乾燥させた。このようにして得られた11.2gの白色重合体は光散乱法により重量平均分子量が6,800であり、GPC溶出曲線より分散度(=Mw/Mn)が1.7の重合体であることが確認できた。得られたポリマーは $^1$ H-NMRの測定結果より、 $\alpha-$ トリフルオロメチルアクリル酸 tert-ブチル、1,5-ビス(トリフルオロメチル)-p-ヒドロキシスチレン、及びモノマー1の含有比が39:41:20の比で含むものであることがわかった。

【0088】 【化16】

F<sub>3</sub>C CF<sub>3</sub>

【0089】 [合成例3] αートリフルオロメチルアクリル酸 tertーブチル、1,5ービス(トリフルオロメチル)ーpーヒドロキシスチレン、及び3,5ービス(トリフルオロメチル)スチレンの共重合(40/50/10)

1 Lのフラスコ中で6.81gのαートリフルオロメチルアクリル酸tertープチル、11.11gの1,5ービス(トリフルオロメチル)ーpーヒドロキシスチレン、及び2.08gの3,5ービス(トリフルオロメチル)スチレンをトルエン300mLに溶解させ、十分に系中の酸素を除去した後、開始剤AIBNを0.43g50 仕込み、60℃まで昇温して24時間重合反応を行っ

た。

## ポリマー透過率測定

得られたポリマー1gをプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート(PGMEA) 20gに十分に溶解させ、 $0.2\mu$ mのフィルターで濾過してポリマー溶 \* 20

34

\*液を調製した。比較例用ポリマーとして、分子量10,000、分散度(Mw/Mn)1.10の単分散ポリヒドロキシスチレンの水酸基の水素原子の30%をテトラヒドロピラニル基で置換したポリマーを用意し、これを比較例用ポリマー1とした。同様に、分子量15,000、分散度1.7のポリメチルメタクリレートを比較例用ポリマー2、メタ/パラ比40/60で分子量9,00、分散度2.5のノボラックポリマーを比較例用ポリマー3とし、上記と同様の方法でポリマー溶液を調製した。

【0092】ポリマー溶液をMgF2基板にスピンコーティングして塗布後、ホットプレートを用いて100℃で90秒間ベークし、厚さ100nmのポリマー膜をMgF2基板上に作成した。この基板を真空紫外光度計(日本分光製、VUV-200S)に設置し、248nm、193nm、157nmにおける透過率を測定した。測定結果を表1に示す。

[0093]

【表1】

ポリマー	透過率 (%) 248 n m	透過率 (%) 193 n m	透過率 (%) 157 n m
合成例1ポリマー	9 2	9	5 1
合成例2ポリマー	93	1 0	5 8
合成例3ポリマー	93	1 0	5 4
比較例用ポリマー1	90	5	1 5
比較例用ポリマー2	91	8.0	1 2
比較例用ポリマー3	8 2	6	1 7

#### 【0094】レジスト調製及び露光

上記ポリマー及び下記に示す成分を表 2 に示す量で用いて常法によりレジスト液を調製した。次に、DUV-3 O (Brewer Science社製)を55nmの膜厚で成膜したシリコンウエハー上に得られたレジスト液をスピンコーティング後、ホットプレートを用いて100℃で90秒間ベークし、レジストの厚みを200nmの厚さにした。これにF2ユキシマレーザー(リソテックジャパン(株)社、VUVES-4500)で露光

量を変化させながら露光し、露光後直ちに120℃で90秒間ベークし、2.38%のテトラメチルアンモニウムヒドロキシドの水溶液で60秒間現像を行って、露光量と残膜率の関係を求めた。膜厚が0になった露光量をEthとしてレジストの感度、そのときのtanθをγとして求めた。

[0095]

【表2】

33						30
# リマー (重量部)	酸発生剤 (重量部)	塩基性 化合物 (重量部)	溶解阻止剤 (重量部)	溶媒 (重量部)	Eth 感度 (mJ/cm²)	γ
合成例 1 (100)	PAG1 (2)	}ワプチルアミン (0.1)		PGMEA (1,000)	15	20
合成例 2 (100)	PAG1 (2)	トリフ <sup>*</sup> チルアミン (0.1)		PGMEA (1,000)	12	15
合成例 3 (100)	PAG1 (2)	トリフ・チルアミン (0.1)		PGMEA (1,000)	13	16
合成例 1 (100)	PAG1 (2)	トリエタノールアミン (0.1)	-	PGMEA (1,000)	18	22
合成例 1 (100)	PAG1 (2)	TMMEA		PGMEA (1,000)	16	25
合成例 1 (100)	PAG1 (2)	AAA	•	PGMEA (1,000)	18	26
合成例 1 (100)	PAG1 (2)	AACN	•	PGMEA (1,000)	21	35
合成例 1 (100)	PAG1 (2)	トリフ・ <i>チル</i> Tミン (0.1)	DRI 1 (10)	PGMEA (1,000)	13	18
合成例 1 (100)	PAG2 · (2)	トリフ・ <i>チル</i> アミン (0.1)		PGMEA (1,000)	11	22
比較例用 ポリヤー1 (100)	PAG1 (2)	トリエタノールアミン (0.1)		PGMEA (1,000)	18	16

[0096]

$$\{\text{fk 1 7}\}$$

$$\text{Fr}_{3}\text{SO}_{3}^{-} + \text{CF}_{3}\text{SO}_{3}^{-} + \text{CF}_{3}^{-} + \text{CF}_{3}^$$

【0097】表1, 2から、本発明の高分子化合物を用いたレジスト材料は、 $F_2$  (157 n m) の波長においても十分な透明性を確保できることがわかった。また、

VUVES露光の結果、露光量の増大に従って膜厚が減少し、ポジ型レジストの特性を示すことがわかった。

#### フロントページの続き

FI G03F 7/38 5 H01L 21/30 5

テーマコード(参考) 5 0 1

502R

(72)発明者 原田 裕次

新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1 信越化学工業株式会社新機能材料技術研究 所内

(72) 発明者 畠山 潤

新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1 信越化学工業株式会社新機能材料技術研究 所内

(72)発明者 河合 義夫

新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1 信越化学工業株式会社新機能材料技術研究 所内

(72) 発明者 笹子 勝

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 遠藤 政孝

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 岸村 眞治

大阪府門真市大字門真1006番地

(72) 発明者 大谷 充孝

埼玉県川越市今福中台2805番地 セントラ ル硝子株式会社化学研究所内 (72) 発明者 宮澤 覚

埼玉県川越市今福中台2805番地 セントラ

ル硝子株式会社化学研究所内

(72)発明者 堤 憲太郎

埼玉県川越市今福中台2805番地 セントラ ル硝子株式会社化学研究所内

(72) 発明者 前田 一彦

東京都千代田区神田錦町3丁目7番地1

セントラル硝子株式会社内

Fターム(参考) 2H025 AA01 AA02 AA09 AA14 AB16

ACO4 ACO5 ACO8 ADO3 BEO0 BGO0 CCO3 CC20 FAO3 FA12

FA17

2H096 AA25 BA11 DA01 EA03 EA05

EA07 FA01 GA08 JA02

4J100 AB07Q AB10R AL26P AL26R

BA04P BA04Q BA04R BA20P BB17Q BB17R BC03P BC04P BC07P BC12P BC22P BC23P

CA04 CA05 DA01 JA38